陈亭宇

13547656461 | Chentingyu_289@163.com | 成都中共党员



教育经历

电子科技大学 2019年09月 - 2022年07月

电子科学与技术 硕士 电子科学与工程学院

成都

GPA: 3.71/4.0 (专业前15%)

荣誉奖项:新生学业一等奖(2019);研究生学业一等奖(2020)——"优秀研究生"

西南交通大学 2015年09月 - 2019年07月

应用物理学 本科 物理科学与技术学院

成都

GPA: 3.8/4.0 (专业前10%)

荣誉奖项:保研至电子科技大学(2019);入选"钱三强"英才班(2018-2019);校级奖学金(5次);"优秀学生干

部"荣誉称号 (2017)

研究经历

高温超导滤波器的研制 2021年03月 - 2021年08月

课题负责人

1、Mentor Graphics电路精确仿真,配合Sonnet和HFSS验证,设计射频高温超导滤波器。

- 2、设计了一款2GHz折叠微带线结构,实现3%带宽,带外损耗-60dB以下;
- 3、由于实验流程的整体性,创新性的采用先电路图形化后再流金,改善电极处金膜容易脱落的缺点
- 4、通过光刻+离子束刻蚀实现电路图形化, 封装并通过矢量分析仪进行测试验证。

原子层热流传感器在涡轮叶片上的应用研究

2020年04月 - 2021年10月

课题组成员

- 1、制备——采用MOCVD法实现ALTP功能层LCMO薄膜倾斜生长;
- 2、工艺——通过光刻、干法刻蚀法实现电路图形化;
- 3、器件——突破传感结构一体化的制造工艺及技术,成功制备高温薄膜热流传感器原理样机。

实用化高温超导薄膜材料

2020年11月 - 2021年07月

东莞

技术骨干 实用超导薄膜 1、在赵忠贤院士所带领团队中,基于自主研发MOCVD设备,优化工艺参数,深刻了解MOCVD设备及其原理;

- 2、实现LAO衬底上多片大面积YBCO薄膜的双面制备,顺利制备出适用于射频微波设备的双面微波表面电阻均小于0.5mΩ薄
- 3、且尝试通过MOCVD法制备MgO基,ALO基YBCO高温超导薄膜,以实现高温超导薄膜的实用化、批量化、工业化;

技能

知识储备: 半导体工艺、半导体物理、半导体器件物理等;

专业技能: MOCVD, 光刻

软件技能: Solidworks, ADS、HFSS、Sonnet、Origin、Comsol、Mentor Graphics、Modelsim、Quartus II

语言能力:英语CET-6

社团和组织经历

- 1、2019-2020担任学院助管, 2020-2021担任教研室导学助理, 构建辅导员、导师以及同学之间沟通的桥梁
- 2、2015-2019担任班长,统筹协调班级各方面事务

个人总结

- 1、物理学背景,具有扎实的数理知识和实践经验,逻辑思维缜密。
- 2、对半导体工艺有一定了解和接触,并且愿意学习。
- 3、对于数字和模拟都有一点基础,在工作中可以融合。
- 4、为人亲和,落落大方,拥有外向型、交际性的职业特性,具备理性思维和谨慎性的行为风格